

Kongress „ECSEL in Deutschland“

5.–6. September 2018 im Internationalen Congress Center Dresden



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Einladung

Die europäisch kofinanzierte Initiative ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) geht in die nächste Runde: Sie sind herzlich zum Kongress „ECSEL in Deutschland“ eingeladen, um nach vier Jahren eine Zwischenbilanz zu ziehen und die Zukunft des Programms mitzugestalten. Informieren Sie sich über Inhalte und Ziele der Projekte, profitieren Sie von den Beratungsleistungen und Erfahrungen des Projektträgers, diskutieren Sie mit uns Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des Programms bis 2020 und – im neunten EU-Forschungsrahmenprogramm „Horizon Europe“ – darüber hinaus. Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung!

Die Konferenz wird am 5. und 6. September 2018 im Internationalen Congress Center Dresden stattfinden.

Bitte registrieren Sie sich **hier**.

Für Rückfragen wenden Sie sich gern jederzeit an:

Dr.-Ing. Antje Zehm, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Projektträger für das Bundesministerium für Bildung und Forschung

Elektronik; Autonomes elektrisches Fahren

Tel.: +49 351 486797-13, E-Mail: antje.zehm@vdivde-it.de

Kramergasse 2, 01067 Dresden

Weitere Informationen unter www.elektronikforschung.de/ecsel-deutschland

Programm

Mittwoch, 5. September 2018

17:00 **Registrierung und Empfang**

18:00 **Begrüßung und Keynote**

Dr. Michael Meister, Parlamentarischer Staatssekretär,
Bundesministerium für Bildung und Forschung

18:15 **Keynote**

Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaats Sachsen

18:30 **Keynote**

Dr. Reinhard Ploss, Infineon Technologies AG

18:45 **Podiumsdiskussion**

moderiert durch *Prof. Dr.-Ing. Thomas Mikolajick*,
NaMLab gGmbH

Prof. Dr.-Ing. Hubert Karl Lakner, Forschungsfabrik
Mikroelektronik Deutschland

Dr. Max Lemke, Europäische Kommission (angefragt)

Dr. Reinhard Ploss, Infineon Technologies AG

N. N., Geschäftsführer eines teilnehmenden KMU

19:30 **Get-together**

21:00 **Ausklang**

Donnerstag, 6. September 2018

9:00 **Registrierung und Begrüßungskaffee**

9:30 **ECSEL: Erreichtes und Perspektiven**

Bert De Colvenaer, ECSEL Joint Undertaking

10:00 **Projekt ADMONT – Zusammenspiel von
Großunternehmen und KMU**

*Karl-Heinz Stegemann, X-FAB Dresden GmbH & Co. KG in
Kooperation mit Frank Herrmann, Heimann Sensor GmbH*

10:30 **Projekt Productive4.0 – Zusammenspiel eines KMU
und einer FuE-Einrichtung**

*Matthias Krinke, pi4_robotics GmbH in Kooperation mit
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Karlheinz Bock, Technische Universität Dresden*

11:00 **Projekt TARANTO – Erfahrungsbericht einer FuE-Einrichtung**

Dr. Holger Rücker, IHP - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik

11:30 **ECSEL-Leistungsschau und Mittagspause**

Poster- und Exponatausstellung

13:00 **ECSEL(lenter) Austausch**

Session A: Im Bilde - Erfolgsgeschichten aus ECSEL –
Kurzvorträge der Vorhaben

Session B: In der Zukunft - Wohin entwickelt sich ECSEL? –
Diskutieren Sie mit!

15:00 **Abschlussdiskussion**

*Dr. Stefan Mengel, Bundesministerium für Bildung
und Forschung*

*Dr. Lutz Bryja, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr*

15:30 **Ausklang (beim Abschiedskaffee)**

Die Kolleginnen und Kollegen des Mikroelektronik-Projekträgers des BMBF stehen Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Förderberatung zur Verfügung.

Veranstaltungsort

Internationales Congress Center Dresden
Ostra-Ufer 2
01067 Dresden

Das Internationale Congress Center Dresden liegt 10 Gehminuten von der Altstadt entfernt an der Elbe. Es ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar:

- S1 und S2 von Hauptbahnhof bis „Bahnhof Mitte“
- Tram 11 von Hauptbahnhof bis „Kongresszentrum“
- S1 von Flughafen bis Haltestelle „Bahnhof Mitte“
- Parkplätze stehen u. a. in der hauseigenen Tiefgarage zur Verfügung (Stunde 2 €, Tagesticket 20 €)

Weitere Informationen zur Anfahrt finden Sie [hier](#).

